论文

介质片上的金属条带交指型电容的三维分析

马西奎

西安交通大学电气工程系 西安 710049

收稿日期 1992-6-8 修回日期 1992-2-22 网络版发布日期 2009-8-19 接受日期 按照

本文运用矩量法计算介质片上的金属条带交指型电容的电容量,给出了理论公式。这一分析可以很好地考虑指线末端的边缘效应和介质片厚度的影响。实际计算表明,本文的方法是正确和有效的。

关键词 交指型电容器 三维分析 矩量法

分类号

ANALYSIS OF CONDUCTING STRIP INTERDIGITAL CAPACITANCE ON A DIELECTRIC SUBSTRATE WITH MOMENT METHOD

Ma Xikui

Xi'an Jiaotong University Xi'an 710049

Abstract

The conducting strip interdigital capacitance on a dielectric substrate is analyzed with the moment method. The theoretical formulas are given. A number of illustrative examples are numerically calculated, which shew the correctness and the effectiveness of the method presented here.

Key words <u>Interdigital capacitor</u> <u>3D analysis</u> <u>Moment method</u>

DOI:

通讯作者

作者个人主 页 马西奎 扩展功能

本文信息

- ► Supporting info
- ▶ PDF(1158KB)
- ► [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶ 复制索引
- ► Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"交指型电容器"的</u> 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- · 马西奎